

## 期刊信息

篇名	The preparation and the properties of microcrystalline and nanocrystalline CuCr contact materials
语种	英文
撰写或编译	撰写
作者	Wang YP,Ding BJ
第一作者单位	Xian Jiaotong University
刊物名称	IEEE TRANSACTIONS ON COMPONENTS AND PACKAGING TECHNOLOGIES
页面	22 (3): 467-472 SEP 1999
出版日期	1999年 月 日
文章标识(ISSN)	
相关项目	<a href="#">瞬间相变及显微组织对真空触头合金电流截断现象的影响</a>